

3. Wissenschaftliches Forum zur **ULTRASONIC-Bearbeitung** am
23. Mai 2019 von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena

„Effiziente und hybride Methoden zur
Bearbeitung von Quarzglas, Keramik und
anderen Materialien für die Halbleiterindustrie“

**SAVE
THE DATE**

23. Mai

10 bis 16 Uhr

Ernst-Abbe-
Hochschule
Jena



 **Ernst-Abbe-Hochschule Jena**
University of Applied Sciences


THÜRINGER
ZENTRUM FÜR
MASCHINENBAU

Optec 4.0

 **Mittelstand 4.0**
Kompetenzzentrum
Ilmenau

www.dmgmori.com

DMG MORI

„ULTRASONIC-Technologie zur Reduzierung von Bauteilschädigungen“

Die Anforderungen an die Bearbeitung von hart-spröden Werkstoffen steigen stetig. Qualitätsvorgaben werden strenger, der Kostendruck nimmt zu. Aber wie genau lassen sich solche Materialien wirtschaftlich und hinsichtlich perfekter Qualität bearbeiten?

Wenn Sie auf der Suche nach Antworten sind, dann notieren Sie sich bitte schon einmal den 23.05.2019.

Im Rahmen des mittlerweile 3. wissenschaftlichen Forums zur ULTRASONIC-Bearbeitung präsentieren Vertreter aus Wissenschaft und Industrie die neuesten Erkenntnisse. Neben den Vorträgen bietet sich auch ausreichend Zeit zur Diskussion mit den Experten. Zusätzlich runden Live-Vorführungen und eine kleine Ausstellung das Angebot ab.

In diesem Jahr fokussieren wir unter anderem Anwendungen, die im Wachstumsmarkt der Halbleiterindustrie gefragt sind. Hierbei geht es um die Herstellung von Komponenten für entsprechende Belichtungsanlagen.

Melden Sie sich einfach über umseitigen Kontakt an. Das finale Programm senden wir Ihnen zeitnah zu.

Wir freuen uns auf Sie!

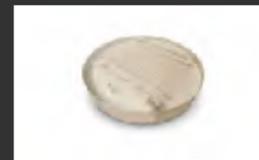
Ihr DMG MORI & EAH Jena Team





Agenda

- >> Begrüßung durch Prof. Bliedtner
- >> **ULTRASONIC-Anwendungen für die Halbleiterindustrie**
- >> **Reduzierung von Bauteilschädigungen speziell bei Quarzglas-Werkstoffen**
- >> **Hybride Bearbeitungsverfahren**
- >> **Live-Maschinendemos auf einer ULTRASONIC 20 linear**
- >> **Führungen im ULTRASONIC-Labor der Ernst-Abbe-Hochschule**
- >> **Get Together und Ausstellung**



3. WISSENSCHAFTLICHES FORUM ZUR ULTRASONIC-BEARBEITUNG // REGISTRIEREN SIE SICH NOCH HEUTE UND SICHERN SICH IHREN PLATZ!

Ja, wir werden das Seminar am 23.05. mit Personen besuchen.

Nein, wir können leider nicht am Seminar teilnehmen.
Bitte informieren Sie uns weiterhin bei Folgeevents!

**ANMELDUNG via E-mail:
Sebastian.Henkel@eah-jena.de**

Firma	<input type="text"/>
Name / Funktion	<input type="text"/>
PLZ / Ort / Straße	<input type="text"/>
Tel. / Fax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>

Die max. Teilnehmerzahl für dieses Technologie-seminar ist begrenzt! Bitte registrieren Sie sich schnellstmöglich.



Ernst-Abbe-Hochschule Jena
University of Applied Sciences,
Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena

Ernst-Abbe-Hochschule Jena, University of Applied Sciences, Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena
Anprechpartner: Sebastian Henkel, M.Eng., Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Tel.: 03641 - 205 785, E-Mail: Sebastian.Henkel@eah-jena.de

DMG MORI